



RE232-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,60 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Bestückungsdruck
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 Lochreihen
- 3-Loch Lötinseln
- Lochdurchmesser 1,02 mm (0,40")
- 4 Reihen DIP IC Raster 7,62 mm, 15,24 mm mit 48 Anschlüssen
- Max. Betriebstemperatur 150 °C (302 °F)
- Größe 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")